

2008年3月期 第4四半期及び通期決算に関する補足資料

億円未満は切り捨て表示しています

1. 決算概要
(連結)

単位:億円

	2007年3月期 第4四半期 2007.1-2007.3	2008年3月期 第4四半期 2008.1-2008.3	増減率
売上高	2,513	2,298	△ 8.5 %
営業利益	428	349	△ 18.3 %
経常利益	436	371	△ 14.8 %
税前利益	437	310	△ 29.2 %
当期純利益	270	182	△ 32.7 %

	2007年3月期 通期 2006.4-2007.3	2008年3月期 通期 2007.4-2008.3	増減率
	8,519	9,060	6.4 %
	1,439	1,684	17.0 %
	1,439	1,727	20.0 %
	1,444	1,692	17.2 %
	912	1,062	16.4 %

2. 部門別・地域別 売上高
(連結)

単位:億円

	2007年3月期 第4四半期 2007.1-2007.3	2008年3月期 第4四半期 2008.1-2008.3	増減率
半導体製造装置			
国内	508	450	△ 11.4 %
米国	309	339	9.7 %
欧州	111	183	65.0 %
韓国	418	165	△ 60.5 %
台湾	430	593	38.0 %
中国	63	51	△ 19.2 %
東南アジア他	157	80	△ 48.7 %
海外計	1,490	1,413	△ 5.1 %
計	1,998	1,864	△ 6.7 %
FPD製造装置			
国内	87	8	△ 90.1 %
韓国	35	47	35.2 %
台湾	91	76	△ 16.3 %
中国・東南アジア	7	10	39.2 %
海外計	134	135	0.3 %
計	221	143	△ 35.2 %
電子部品・情報通信機器			
国内	270	264	△ 2.0 %
海外	19	24	26.3 %
計	289	289	△ 0.1 %
その他			
国内	2	1	△ 55.6 %
海外	-	-	-
計	2	1	△ 55.6 %
連結合計			
国内	868	725	△ 16.5 %
海外	1,644	1,573	△ 4.3 %
計	2,513	2,298	△ 8.5 %

	2007年3月期 通期 2006.4-2007.3	2008年3月期 通期 2007.4-2008.3	増減率
	1,757	1,919	9.2 %
	1,056	1,087	2.9 %
	479	369	△ 23.0 %
	1,061	732	△ 31.0 %
	1,417	2,549	79.8 %
	296	298	0.7 %
	357	308	△ 13.7 %
	4,668	5,345	14.5 %
	6,426	7,264	13.0 %
	370	307	△ 17.1 %
	164	177	7.7 %
	409	151	△ 63.1 %
	63	44	△ 29.4 %
	636	372	△ 41.5 %
	1,007	680	△ 32.5 %
	998	1,008	0.9 %
	75	103	36.8 %
	1,074	1,111	3.5 %
	11	4	△ 59.4 %
	-	-	-
	11	4	△ 59.4 %
	3,138	3,239	3.2 %
	5,381	5,821	8.2 %
	8,519	9,060	6.4 %

3. 事業の種類別 売上高及び営業利益

単位:億円

	2007年3月期 第4四半期 2007.1-2007.3	2008年3月期 第4四半期 2008.1-2008.3	増減率
産業用電子機器			
売上高	2,227	2,012	△ 9.6 %
営業費用	1,809	1,671	△ 7.6 %
営業利益	417	340	△ 18.3 %
電子部品・情報通信機器			
売上高	293	291	△ 0.7 %
営業費用	282	282	△ 0.0 %
営業利益	11	8	△ 19.4 %
消去又は全社			
売上高	△ 7	△ 4	-
営業費用	△ 7	△ 4	-
営業利益	△ 0	0	-
連結合計			
売上高	2,513	2,298	△ 8.5 %
営業費用	2,084	1,948	△ 6.5 %
営業利益	428	349	△ 18.3 %

	2007年3月期 通期 2006.4-2007.3	2008年3月期 通期 2007.4-2008.3	増減率
	7,468	7,960	6.6 %
	6,065	6,312	4.1 %
	1,403	1,648	17.4 %
	1,087	1,121	3.1 %
	1,047	1,084	3.6 %
	39	36	△ 7.8 %
	△ 36	△ 20	-
	△ 32	△ 20	-
	△ 3	0	-
	8,519	9,060	6.4 %
	7,079	7,375	4.2 %
	1,439	1,684	17.0 %

4. 受注高
(連結)

	2007年3月期 第4四半期 2007.1-2007.3	2008年3月期 第4四半期 2008.1-2008.3	増減率
半導体製造装置	2,227	983	△ 55.9 %
FPD製造装置	42	610	-
電子部品・情報通信機器	267	259	△ 3.2 %
その他	2	1	△ 55.6 %
合 計	2,540	1,854	△ 27.0 %

単位:億円

	2007年3月期 通期 2006.4-2007.3	2008年3月期 通期 2007.4-2008.3	増減率
	8,004	5,041	△ 37.0 %
	669	1,299	94.2 %
	1,087	1,103	1.4 %
	11	4	△ 59.4 %
	9,772	7,447	△ 23.8 %

5. 受注残高
(連結)

	2007年3月期 第4四半期 2007.3末	2008年3月期 第4四半期 2008.3末	増減率
半導体製造装置	4,069	1,846	△ 54.6 %
FPD製造装置	652	1,271	94.9 %
電子部品・情報通信機器	140	132	△ 6.2 %
合 計	4,862	3,249	△ 33.2 %

単位:億円

6. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費
(連結)

	2007年3月期 第4四半期 2007.1-2007.3	2008年3月期 第4四半期 2008.1-2008.3	増減率
設備投資額	81	57	△ 28.9 %
減価償却実施額	51	60	17.1 %
研究開発費	164	182	10.5 %

単位:億円

	2007年3月期 通期 2006.4-2007.3	2008年3月期 通期 2007.4-2008.3	増減率
	271	227	△ 16.3 %
	188	214	13.8 %
	569	660	16.0 %

- * 2007年3月期下半期より、従来「産業用電子機器」セグメントに区分しておりました「コンピュータ・ネットワーク」を「電子部品」セグメントに区分するとともに、当該セグメントの名称を「電子部品・情報通信機器」に変更しております。なお、2007年3月期第4四半期及び2007年3月期通期については、変更後の区分により表示しております。
- * 当社の主力製品である半導体製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

2009年3月期業績予想に関する補足資料

億円未満は切り捨てています。

1. 2009年3月期業績予想概要

(連結)

単位:億円

	2008年3月期実績		2009年3月期予想					
	中間期	通期	中間期	中間期利益率	対前年増減率	通期	通期利益率	対前年増減率
売上高	4,763	9,060	3,000	100.0 %	△37.0 %	7,000	100.0 %	△22.7 %
営業利益	950	1,684	260	8.7 %	△72.6 %	840	12.0 %	△50.1 %
経常利益	957	1,727	280	9.3 %	△70.8 %	880	12.6 %	△49.0 %
税引前利益	982	1,692	280	9.3 %	△71.5 %	880	12.6 %	△48.0 %
当期純利益	624	1,062	170	5.7 %	△72.8 %	550	7.9 %	△48.2 %

2. 部門別 売上高

(連結)

単位:億円

	2008年3月期実績		2009年3月期予想					
	中間期	通期	中間期	中間期構成比	対前年増減率	通期	通期構成比	対前年増減率
半導体製造装置	3,792	7,264	2,080	69.3 %	△45.2 %	4,960	70.9 %	△31.7 %
FPD製造装置	436	680	380	12.7 %	△12.8 %	900	12.9 %	32.3 %
電子部品・情報通信機器	532	1,111	535	17.8 %	0.4 %	1,130	16.1 %	1.6 %
その他	2	4	5	0.2 %	96.2 %	10	0.1 %	119.9 %
合計	4,763	9,060	3,000	100.0 %	△37.0 %	7,000	100.0 %	△22.7 %

3. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費

(連結)

単位:億円

	2007年3月期実績	2008年3月期実績	2009年3月期計画
設備投資額	271	227	200
減価償却実施額	188	214	230
研究開発費	569	660	650

4. 期末人員

単位:人

	2007年3月期実績	2008年3月期実績	2009年3月期計画
国内	6,896	7,789	7,900
米国	1,353	1,281	1,250
欧州	451	450	450
アジア	828	909	900
連結計	9,528	10,429	10,500

* 2009年3月期 予算作成の前提レート: US\$1=¥105

* 当社の主力製品である半導体及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。